

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipal68@wiipa.org.tw

受文者：嘉義縣立東榮國民中學

發文日期：中華民國113年4月22日

發文字號：台發協字第1130042216號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1130042216_Attach1.pdf、1130042216_Attach2.docx)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2024世界發明簡報技巧競賽-東京」。

說明：

- 一、「2024世界發明簡報技巧競賽-東京」將於113年7月7日在東京舉行，參與者有機會提升溝通技巧、激發創造力、拓展人脈、獲得寶貴反饋，並增強自信心。這是一個挑戰性和收穫豐富的活動，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 二、即日起報名至113年6月20日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipal68@wiipa.org.tw。

正本：嘉義縣立朴子國民中學、嘉義縣立東石國民中學、嘉義縣立布袋國民中學、嘉義縣立過溝國民中學、嘉義縣立大林國民中學、嘉義縣立新港國民中學、嘉義縣立民雄國民中學、嘉義縣立大吉國民中學、嘉義縣立六嘉國民中學、嘉義縣立太保國民中學、嘉義縣立嘉新國民中學、嘉義縣立溪口國民中學、嘉義縣立鹿草國民中學、嘉義縣立東榮國民中學、嘉義縣立水上國民中學、嘉義縣立忠和國民中學、嘉義縣立中埔國民中學、嘉義縣立昇平國民中學、嘉義縣立義竹國民中學、嘉義縣立民和國民中學、嘉義縣立梅山國民中學、嘉義縣立大埔國民中小學、嘉義縣立阿里山國民中小學、嘉義縣豐山實驗教育學校

副本：



施養隆 會長

裝



訂



線